

Lötpaste WINDOT S-005-NP303 T5



Produktbeschreibung

GENMA SMD Lötpaste – unsere Jet Dispenser-Lötpaste winDot hat eine exzellente Performance. Bei hoher Geschwindigkeit lassen sich kontinuierlich gleichmäßige Punkte jetten. Punkt Durchmesser von bis zu 220µm sind möglich. Auch bei kleinen Punktdurchmessern sind die Lötstellen hervorragend ausgebildet. Das Ergebnis sind optisch ansprechende Lötstellen, die von klaren Flussmittelrückständen umschlossen werden. Nach dem Löten ist keine Reinigung notwendig. Die Lötpaste muss unter Schutzgas gelötet werden.

Technische Eigenschaften

| | Spezifischer Wert | Testmethode |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Legierung (wt %) | Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 / SAC305 | |
| Schmelzbereich (°C) | 217 - 221 | IEC61189-11 |
| Pulvergröße (µm) | 10 - 25, Typ 5 | IPC-TM-650-2.2.14.2 |
| Flussmitteltyp | ROL1, no clean | IPC J-STD-004B |
| Verpackungseinheit | 30cc, 80g EFD Kartusche | |
| Mindesthaltbarkeit | 6 Monate bei 0-10°C | |
| Transport | gekühlt | |

Konformität

Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Anhang 2015/863/EU

Enthält keine Stoffe über dem Grenzwert (0,1%) gemäß REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006 (SVHC-Liste - Stand 26.02.2024)